



# ZXMP3F30FH

## 30V SOT23 P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET

### Summary

| $V_{(BR)DSS}$ (V) | $R_{DS(on)}$ ( $\Omega$ ) | $I_D$ (A) |
|-------------------|---------------------------|-----------|
| -30               | 0.080 @ $V_{GS} = -10V$   | -4.0      |
|                   | 0.140 @ $V_{GS} = -4.5V$  |           |

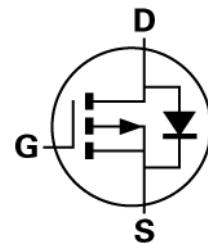


### Description

This new generation Trench MOSFET from TY has been designed to minimize the on-state resistance ( $R_{DS(on)}$ ) and yet maintain superior switching performance.

### Features

- Low on-resistance
- Fast switching speed
- 4.5V gate drive capability
- Thermally enhanced SOT23 package

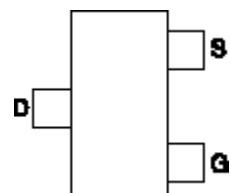


### Applications

- Power management
- Portable Equipment
- Battery charging

### Ordering information

| Device       | Reel size<br>(inches) | Tape width<br>(mm) | Quantity<br>per reel |
|--------------|-----------------------|--------------------|----------------------|
| ZXMP3F30FHTA | 7"                    | 8mm                | 3,000                |



### Device marking

Pinout – top view

### KPA

**ZXMP3F30FH****Absolute Maximum Ratings****Absolute maximum ratings**

| Parameter   | Symbol         | Limit                        | Unit       |
|---|----------------|------------------------------|------------|
| Drain-Source voltage  | $V_{DSS}$      | -30                          | V          |
| Gate-Source voltage   | $V_{GS}$       | $\pm 20$                     | V          |
| Continuous Drain current @ $V_{GS} = -10V; T_A = 25^\circ C$ (b)<br>@ $V_{GS} = -10V; T_A = 70^\circ C$ (b)<br>@ $V_{GS} = -10V; T_A = 25^\circ C$ (a)<br>@ $V_{GS} = -10V; T_L = 25^\circ C$ (d) | $I_D$          | -3.4<br>-2.7<br>-2.8<br>-4.0 | V          |
| Pulsed Drain current (c)  | $I_{DM}$       | -15.3                        | A          |
| Continuous Source current (Body diode) (b)  | $I_S$          | -2                           | A          |
| Pulsed Source current (Body diode) (c)  | $I_{SM}$       | -15.3                        | A          |
| Power dissipation at $T_A = 25^\circ C$ (a)<br>Linear derating factor   | $P_D$          | 0.95<br>7.6                  | W<br>mW/°C |
| Power dissipation at $T_A = 25^\circ C$ (b)<br>Linear derating factor   | $P_D$          | 1.4<br>11.2                  | W<br>mW/°C |
| Power dissipation at $T_L = 25^\circ C$ (d)<br>Linear derating factor   | $P_D$          | 1.96<br>15.7                 | W<br>mW/°C |
| Operating and storage temperature range   | $T_J, T_{Stg}$ | -55 to 150                   | °C         |

**Thermal resistance**

| Parameter               | Symbol          | Value | Unit |
|-------------------------|-----------------|-------|------|
| Junction to ambient (a) | $R_{\theta JA}$ | 131   | °C/W |
| Junction to ambient (b) | $R_{\theta JA}$ | 89    | °C/W |
| Junction to lead (d)    | $R_{\theta JL}$ | 63.77 | °C/W |

**NOTES:**

- (a) For a device surface mounted on 25mm x 25mm x 1.6mm FR4 PCB with high coverage of single sided 1oz copper, in still air conditions.
- (b) Mounted on FR4 PCB measured at  $t \leq 10$  sec.
- (c) Repetitive rating on 25mm x 25mm FR4 PCB,  $D=0.02$ , pulse width 300us – pulse width limited by maximum junction temperature.
- (d) Thermal resistance from junction to solder-point (at the end of the drain lead).

**ZXMP3F30FH****Electrical characteristics (at  $T_{amb} = 25^\circ C$  unless otherwise stated)**

| Parameter                                   | Symb<br>ol    | Min. | Typ.  | Max.           | Unit     | Conditions   |
|---|---------------|------|-------|----------------|----------|--|
| <b>Static</b>                               |               |      |       |                |          |  |
| Drain-Source breakdown voltage              | $V_{(BR)DSS}$ | -30  |       |                | V        | $I_D = -250\mu A, V_{GS}=0V$   |
| Zero Gate voltage Drain current             | $I_{DSS}$     |      |       | -1.0           | $\mu A$  | $V_{DS}=-30V, V_{GS}=0V$   |
| Gate-Body leakage                           | $I_{GSS}$     |      |       | 100            | nA       | $V_{GS}=\pm 20V, V_{DS}=0V$  |
| Gate-Source threshold voltage               | $V_{GS(th)}$  | -1.0 |       |                | V        | $I_D = -250\mu A, V_{DS}=V_{GS}$   |
| Static Drain-Source on-state resistance (*) | $R_{DS(on)}$  |      |       | 0.080<br>0.140 | $\Omega$ | $V_{GS} = -10V, I_D = -2.5A$<br>$V_{GS} = -4.5V, I_D = -1.9A$              |
| Forward Transconductance (*) (†)            | $g_{fs}$      |      | 5     |                | S        | $V_{DS} = -15V, I_D = -3A$   |
| <b>Dynamic</b> (†)                          |               |      |       |                |          |  |
| Input capacitance                           | $C_{iss}$     |      | 370   |                | pF       | $V_{DS} = -15V, V_{GS}=0V$<br>$f=1MHz$                                     |
| Output capacitance                          | $C_{oss}$     |      | 72    |                | pF       |  |
| Reverse transfer capacitance                | $C_{rss}$     |      | 38    |                | pF       |  |
| <b>Switching</b> (‡) (†)                    |               |      |       |                |          |  |
| Turn-on-delay time                          | $t_{d(on)}$   |      | 1.3   |                | ns       | $V_{DD} = -15V, V_{GS} = -10V$<br>$I_D = -1A$<br>$R_G \approx 6.0\Omega$ , |
| Rise time                                   | $t_r$         |      | 2.6   |                | ns       |  |
| Turn-off delay time                         | $t_{d(off)}$  |      | 49    |                | ns       |  |
| Fall time                                   | $t_f$         |      | 22    |                | ns       |  |
| <b>Gate charge</b>                          |               |      |       |                |          |  |
| Total Gate charge                           | $Q_g$         |      | 7     |                | nC       | $V_{DS} = -15V, V_{GS} = -10V$<br>$I_D = -3A$                              |
| Gate-Source charge                          | $Q_{gs}$      |      | 1.2   |                | nC       |  |
| Gate-Drain charge                           | $Q_{gd}$      |      | 1.3   |                | nC       |  |
| <b>Source-Drain diode</b>                   |               |      |       |                |          |  |
| Diode forward voltage (*)                   | $V_{SD}$      |      | -0.80 | -1.2           | V        | $I_S = -1.7A, V_{GS}=0V$   |
| Reverse recovery time (‡)                   | $t_{rr}$      |      | 14.6  |                | ns       | $I_S = -1.5A, dI/dt=100A/\mu s$  |
| Reverse recovery charge (‡)                 | $Q_{rr}$      |      | 9.5   |                | nC       |  |

**NOTES:**(\*) Measured under pulsed conditions. Pulse width  $\leq 300\mu s$ ; duty cycle  $\leq 2\%$ .

(†) Switching characteristics are independent of operating junction temperature.

(‡) For design aid only, not subject to production testing



# OCEAN CHIPS

## Океан Электроники

### Поставка электронных компонентов

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

#### Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибутором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибутором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А